

## 陶氏電子材料榮獲惠亞頒發感謝狀

香港粉嶺 2010 年 12 月 16 日 — 領先的印刷電路板材料供應商陶氏電子材料 (NYSE: DOW) 今天宣佈榮獲惠亞 (Viasystems) 頒發的 2010 年感謝狀。惠亞是汽車和電信領域領先的印刷電路板製造商。陶氏電子材料從 1100 家供應商中脫穎而出，榮獲惠亞於化學品供應商類別頒發的最高獎項——感謝狀。

惠亞資深副總裁 Brian Barber 表示：“陶氏電子材料在客戶服務和產業專長方面表現突出，我們很高興向其授予感謝狀。”他說：“透過諸如此類的成功合作，惠亞得以滿足客戶的不同要求，並幫助他們研發可滿足未來市場需求的解決方案。”

陶氏電子材料亞洲區總經理陳政群說：“能夠獲此殊榮，我們深感榮幸。此獎項認可了陶氏電子材料領先的金屬電鍍技術以及出色的客戶服務。陶氏電子材料與客戶長期合作，為這一重要市場提供尖端的技術和可靠的客戶服務。我們致力於加強與客戶的戰略合作關係，並希望對當今的電子產品產業的重大進步貢獻心力。”

惠亞在香港舉行的第三屆年度“供應商日”活動中頒發了感謝狀給四家供應商。

### 關於惠亞

惠亞集團 (NASDAQ: VIAS) 是一家全球性的複雜多層印刷電路板和機電解決方案供應商。該公司的印刷電路板是電子設備的主要組成部分，其機電解決方案產品和服務將印刷電路板及其它組件整合進電子設備中，包括金屬機箱、機殼、機架與子機架、底板、線纜組件和母線。惠亞遍佈北美和亞洲的 15000 名員工為汽車、電信、電腦和數據通信、工業和儀器以及軍事/航空航天市場的 800 多家客戶提供服務。瞭解關於惠亞的更多資訊，請訪問該公司網站：[www.viasystems.com](http://www.viasystems.com)。

### 關於陶氏化學公司

陶氏是一家多元化的化學公司，運用科學、技術以及“人元素”力量不斷改進推動人類進步的基本要素。公司將永續原則貫穿於化學與創新，致力於解決當今世界的諸多挑戰，如滿足清潔水的需求、提高能源效率、實現可再生能源的生產、提高農作物產量等。陶氏以其領先的特種化學、高新材料、農業科學和塑膠等業務，為全球 160 個國家和地區的客戶提供種類繁多的產品及服務，應用於電子產品、水處理、能源、塗料和農業等高速發展的市場。2009 年，陶氏年銷售額為 450 億美元，在全球擁有 52,000 名員工，在 37 個國家營運 214 個生產基地，產品達 5000 多種。除特別註明外，“陶氏”或“公司”均指陶氏化學公司及其附屬公司。有關陶氏的進一步資料，請瀏覽陶氏網頁 [www.dow.com.cn](http://www.dow.com.cn) 以及 [www.dow.com](http://www.dow.com)。

### 關於陶氏電子材料

陶氏電子材料是全球電子產業的材料和技術供應商，引領半導體、[電子互連](#)、[表面處理](#)、[太陽能電池](#)、顯示器、LED 和光學產品領域的發展。透過分佈在世界各地的技術中心，陶氏優秀的研發科學家和應用專家與客戶密切合作，為新一代的電子技術提供解決方案、產品和技術服務。這

種緊密的合作關係激發了陶氏的創新發明能力，其關鍵的終端應用領域涵蓋了廣泛的消費性電子產品，包括個人電腦、電視、行動電話、全球定位系統、車輛安全系統和航空電子設備等。

**媒體聯絡：**

陶氏電子材料  
謝嘉雯

電話：+886-37-539158

電郵：elysiahsieh@dow.com



圖片標題：陶氏電子材料榮獲惠亞頒發的 2010 年感謝狀。